

창강재단 “생활비장학생” 공개모집 (신규) [서울대학교]

1. 신규 선발대상: 총 1명
 - ① 학부 또는 대학원 (석·박사 통합과정 포함) 재학생
 - ② 전공학과: 공과대학 (전기정보공학부, 컴퓨터공학부)
2. 내용: 학기당 300만원 (月50만원, 6개월간 지급)
3. 신청자격
 - ① 학업성적 기준 (직전학기 100점 만점 기준) 80점 이상
 - ② 취득과목 기준 (직전학기): 15학점 이상
 - ③ 신규등록 과목 기준: 15학점 이상
 - ④ 기타: F 학점 또는 Fail 없음
 - ⑤ 군복무 종료후의 복학생: 직전학기 성적을 기준으로 함
4. 기타
 - ① 다른 학비면제 장학금과 중복수혜: 가능
 - ② 기초생활수급자, 차상위 계층 또는 학자금 지원 1구간
 - ③ 기준에 부합하면 졸업시까지 계속 지급 가능함
5. 전형방법
 - ① 창강재단이 각 학교로 학비 장학생 신규추천 공문전달 및 공지
 - ② 2배수 온라인 면접
 - ③ 심사 후 최종선발
6. 제출서류 Package (별첨): 아래서류를 pdf 1장으로 만들어서 이메일로 제출
 - ① 지원서: 최근 1년 이내 찍은 사진부착 필수
 - ② 자기소개서: 최대 A4 용지 2 페이지
 - ③ 추천서 (학장, 대학원장, 학과장, 또는 지도교수)
 - ④ 서약서 (학비장학금 이중지원 방지 서약서 포함)
 - ⑤ 개인정보 수집 및 이용제공 동의서
 - ⑥ (최근학기 포함) 전체 성적증명서
 - ⑦ 주민등록등본
 - ⑧ 소득분위 증명서: 한국장학재단
 - ⑨ 필요시 제반서류 (소득세, 건강보험 납부확인서 등)
7. 지원: 2025년 8월 14일 (목)까지 각 대학 장학처 접수
 - ① 각 대학에서 취합 및 통합 후, 학교공문으로 창강재단 사무국에 제출
 - ② 합격자 발표: 심사 후 장학처에 일괄통보. 끝.